

展示会出展のご案内

西日本製造技術イノベーション 2023 出展のお知らせ

弊社は、2023年7月5日(水)～7日(金)に西日本総合展示場で開催される『西日本製造技術イノベーション 2023』に出展することをお知らせいたします。

ご来場の際は、ぜひテクノホライゾン株式会社ブースにお立ち寄りください。

【ブースの見どころ】

弊社ブースでは、企業の課題に対応可能な「今すぐできる DX 化」をテーマとし、会議や製造現場の業務効率化を促進する「デジタルホワイトボード」を展示いたします。

さらに、現場の人手不足解消にお役立ちする非接触サービスロボットや抗菌・抗ウイルス施工サービスなども展示いたします。

皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

【出展商品】

- コミュニケーション DX 化を促進する「ELMO Board」
- スマートスイッチャー「HS-2」
- 非接触サービスロボット「Bella Bot」
- 抗菌・抗ウイルス施工サービス 等々

【展示会概要】

| | |
|-----------|--|
| 展 示 会 名 | 西日本製造技術イノベーション 2023 https://innov-w.solution-expo.jp/index.php |
| 会 期 | 2023年7月5日(水)～7日(金) 10:00～17:00 |
| 会 場 | 西日本総合展示場 新館 (〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 3-8-1) |
| ブ ー ス No. | M-39 |
| 主 催 | (公財) 北九州観光コンベンション協会 |
| お 問 合 せ 先 | 担当: テクノホライゾン株式会社 ELMO ジャパン事業本部 e-mail: elmo.ebiss.info@th-grp.jp |

※ご入場には来場事前登録が必要です。

下記のホームページより、来場事前登録の手続きをお願いいたします。

<https://innov-w.solution-expo.jp/index.php>

以上